



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率：1.013x10⁻³Pa·cm³/S
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~+155
6. 镀层厚度：1.27μm软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字					图样标记	重量	比例
	标记	处数	更改文件号	签字			
日期	设计	M。	标准化		共	页	1:1
	审核						
	工艺		日期				

HN-LP8-0.5-1.27(9.4-2.8)M

成都恒利泰科技有限公司

